

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2020-031

武汉高德红外股份有限公司

2020 年半年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日。

2、前次业绩预告情况：武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日披露的《2020 年第一季度报告全文》对 2020 年 1-6 月的经营业绩进行了预计：2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润在 26,902.48 万元至 31,386.22 万元之间，较上年同期变动 80.00%至 110.00%之间。

3.修正后的预计业绩

亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他

项 目	本报告期		上年同期
	修正前	修正后	
归属于上市公司股东的净利润	盈利：26,902.48 万元至 31,386.22 万元	盈利：47,826.62 万元至 53,804.95 万元	盈利：14,945.82 万元
	比上年同期增长：80%至 110%	比上年同期增长：220%至 260%	
基本每股收益	盈利：0.1690 元/股至 0.1972 元/股	盈利：0.3004 元/股至 0.3380 元/股	盈利：0.0939 元/股

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

报告期内，公司红外焦平面探测器、政府装备类产品、国内及海外民品销售规模增长明显，2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润需要向上修正，修正后比上年同期预计增长 220%-260%。

主要原因如下：

1、红外焦平面探测器方面：公司三条自主可控的红外焦平面探测器（制冷、非制冷）批量生产线产能的不断释放，保障了红外核心芯片持续稳定的供货；随着政府装备类及民用产品市场对国产化红外芯片需求的增大，公司芯片除了自用之外，外销比重也处于快速增加阶段。

2、疫情防控产品方面：本次疫情充分体现了红外热成像产品在疫情防控一线的重要性，公司作为工信部指定的疫情防控物资重点生产企业，全力保障全自动红外体温检测告警系统产品的生产，广泛应用于国内各地机场、火车站、医院、地铁站、学校等人流密集的公共场所；在海外市场，随着各国疫情防控的逐步升级，公司已向海外多个国家销售体温检测告警系统产品以满足其防疫所需。

3、国内政府装备类产品方面：公司积极参与各类型型号项目竞标，并在继续保障既有型号任务高质量交付的基础上，加快了多个前期中标产品陆续定型、批量交付的进度。

4、新兴民用领域方面：公司以晶圆级封装芯片大批量生产为契机，全力布局红外热成像技术在诸多新兴民用领域的应用部署：在智能家居、物联网、林业及高层消防、智慧安防、健康养老、智能安全支付等新兴民用领域，公司积极拓展红外热成像产品的更多应用场景，将激发更多的市场应用来满足消费品市场的需求。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2020年半年度报告为准；

2、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十四日